

FT61F13X

ADC_VDD APPLICATION NOTE

目录

1	12-bit 模/数转换器 (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER, ADC)	3
1.1.	ADC 相关寄存器汇总	4
1.2.	ADC 配置	- 7 -
1.2.1.	ADC 触发和延时配置	- 8 -
1.2.2.	ADC 中止转换	- 9 -
1.2.3.	中断	- 9 -
1.3.	ADC 采样保持时间	- 10 -
1.4.	ADC 最短采样时间	- 10 -
1.5.	ADC 转换步骤示例	- 11 -
2	应用范例	- 13 -
	联系信息	- 18 -

FT61F13x ADC_VDD 应用

1 12-bit 模/数转换器 (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER, ADC)

ADC 模块可将模拟输入信号转换成 12-bit 的数字信号。ADC 可在不同的时钟速度下运行，并且在高达 850 kHz 的时钟速度(即 48 kHz 的采样率，21 μ s/采样) 下仍具有真正的 12-bit 精度。

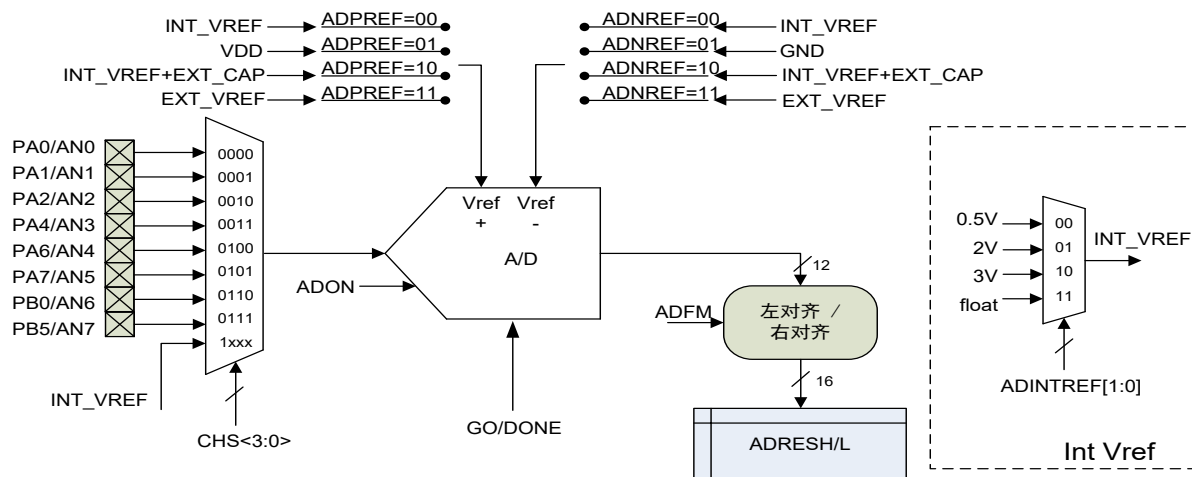


图 1-1 ADC 结构框图

模拟输入信号可选择为 8 个 I/O (ANx) 通道之一或 3 个内部参考电压(Internal $V_{ADC-REF}$)之一。ADC 由指令、I/O(PA4)或 PWM 触发。在触发和 ADC 采样之间可增加延时或前沿消隐(Leading Edge Blanking, LEB)。

当 ADC 转换完成和/或 ADC 阈值比较结果匹配时，将置位相应的中断标志位，并可触发中断和/或从睡眠中唤醒。

ADC 参考电压($V_{ADC-REF}$)可通过指令选择为 V_{DD} ，3 个内部参考电压(0.5V, 2V, 3V)之一，或通过 I/O 输入外部参考电压。

ADC 不需要校准。另外，ADC 转换过程在后台运行，转换期间 CPU 可执行其他指令。

如果 ADC 需要在 SLEEP 下保持运行，且其转换时钟源为 Sysclk 或其分频时，则需通过另外使能所选时钟源为 Sysclk 的 Timers，来使系统时钟 Sysclk 在 SLEEP 下保持运行。当 ADC 的时钟源为 LIRC 时，进入 SLEEP 后 LIRC 将自动开启。

当 ADC 配置为硬件触发(PA4 或 PWM)时，GO/DONE 由硬件触发事件直接置位并启动 A/D 转换，软件置位 GO/DONE 将被忽略。

在高采样率的应用中，使用 ADC 时需注意 3 个时间点：

1. 所选通道开始采样的时刻。
2. 结束采样的时刻。采样保持电路断开前的瞬间，所选通道上的电压值被用于测量转换。
3. 数据转换完成时间。

1.1. ADC 相关寄存器汇总

名称	状态	寄存器	地址	复位值
GIE	全局中断 1 = 使能 (PEIE, ADCIE, ACMPIE 适用) 0 = <u>全局关闭</u> (唤醒不受影响)	INTCON[7]	0x0B 0x8B 0x10B 0x18B	RW-0
PEIE	外设总中断 1 = 使能 (ADCIE, ACMPIE 适用) 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	INTCON[6]		RW-0
ADCIE	ADC 转换完成中断 1 = 使能 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	PIE1[0]	0x8C	RW-0
ADCIF	ADC 转换完成中断标志位 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>	PIR1[0]	0x0C	RW-0
ACMPIE	ADC 阈值比较匹配中断 1 = 使能 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	PIE1[4]	0x8C	RW-0
ACMPIF	ADC 阈值比较匹配中断标志位 1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>	PIR1[4]	0x0C	RW-0

表 1-1 ADC 中断使能和状态位

名称	状态	寄存器	地址	复位值
ADRESL	<u>ADC 转换结果低有效位 (LSB)</u> ADFM=0: ADRESL[7:4] = 低 4 位 (其余为“0”) ADFM=1: ADRESL[7:0] = 低 8 位	ADRESL[7:0]	0x111	RW-xxxx xxxx
ADRESH	<u>ADC 转换结果高有效位 (MSB)</u> ADFM=0: ADRESH[7:0] = 高 8 位 ADFM=1: ADRESH[3:0] = 高 4 位 (其余为“0”)	ADRESH[7:0]	0x112	RW-xxxx xxxx
ADCMPLH	ADC 比较阈值 (仅高 8 位, 0.4% steps)	ADCMPLH[7:0]	0x187	RW-0000 0000
ADDLY / LEBPRL	<u>ADC 延迟/LEB (非软件触发, ADEX = 1)</u> (此为低 8 位, ADDLY.8 为高有效位) 延迟时间 = (ADDLY+6)/F _{ADC} (如果启用 PWM 输出触发 ADC, 在 PWM 运行过程中不得更改 ADDLY)	ADDLY[7:0]	0x188	RW-0000 0000
LEBEN	<u>ADC 触发和 BKIN 的 LEB 使能位</u> 1 = 使能 (当 GO/DONE=1 时进行切换将产生不可预知的结果) 0 = <u>关闭</u>	LEBCON[7]		RW-0
LEBCH	<u>LEB 信号源</u> 00 = P1A0 10 = P1C 01 = P1B 11 = P1D	LEBCON[6:5]	0x185	RW-00
EDGS	<u>LEB 触发沿</u> 0 = <u>上升沿</u> 1 = <u>下降沿</u>	LEBCON[3]		RW-0

名称	状态	寄存器	地址	复位值
CHS	<u>ADC 模拟输入通道</u> 0000 = AN0 0101 = AN5 0001 = AN1 0110 = AN6 0010 = AN2 0111 = AN7 0011 = AN3 1xxx = (内部 $V_{ADC-REF}$) 0100 = AN4	ADCON0[6:3]	0x113	RW-0000
	<u>ADC 触发条件 (GO/DONE)</u> 1 = 由 PA4 或 PWM 置位 GO/DONE (硬件触发) 0 = 由指令置位 GO/DONE (软件触发)	ADCON0[2]		RW-0
	<u>ADC 转换启动和状态位</u> 1 = 由软件, PA4 或 PWM 启动 A/D 转换 (转换完成后自动清零) 0 = 转换完成 / 未进行转换	ADCON0[1]		RW-0
	ADON 1 = ADC 使能 0 = <u>ADC 关闭</u> (无电流消耗)	ADCON0[0]		RW-0
ADFM	<u>A/D 转换结果格式 (参阅 “ADRESH”)</u> 1 = 右对齐 0 = <u>左对齐</u>	ADCON1[7]	0x114	RW-0
ADCS	<u>ADC 转换时钟源</u> TSEL = 2T TSEL = 4T 000 = SysClk/2 000 = SysClk/4 001 = SysClk/8 001 = SysClk/16 010 = SysClk/32 010 = SysClk/64 011 = SysClk 011 = SysClk/2 100 = SysClk/4 100 = SysClk/8 101 = SysClk/16 101 = SysClk/32 110 = SysClk/64 110 = SysClk/128 111 = LIRC 111 = LIRC	ADCON1[6:4]		RW-000
	<u>$V_{ADC-REF} -$ (负参考电压)</u> 00 = 内部 $V_{ADC-REF}$ 01 = GND 10 = 内部 $V_{ADC-REF}$ + 外部电容 Cap 11 = 外部参考电压 (I/O)	ADCON1[3:2]		RW-00
ADPREF	<u>$V_{ADC-REF} +$ (正参考电压)</u> 00 = 内部 $V_{ADC-REF}$ 01 = V_{DD} 10 = 内部 $V_{ADC-REF}$ + 外部电容 Cap 11 = 外部参考电压 (I/O)	ADCON1[1:0]		RW-00
ADINTREF	<u>内部 $V_{ADC-REF}$</u> 00 = 0.5 10 = 3.0 01 = 2.0 11 = (未连接)	ADCON2[7:6]	0x115	RW-00

名称	状态	寄存器	地址	复位值
ETGTYP	外部触发沿 (当 ADEX=1 时适用) 00 = (PWM 或 PA4-ADC_ETR) 下降沿 01 = (PWM 或 PA4-ADC_ETR) 上升沿	ADCON2[5:4]	0x186	RW-00
ADDLY.8 / LEBPR9	ADC 延迟计数器或 LEB 计数器的第 8 位 (参阅 “ADDLY”)	ADCON2[3]		RW-0
ETGSEL	外部触发源 (当 ADEX=1 时适用) 000 = P1A0 100 = P1D 001 = P1A0N 101 = ADC_ETR 010 = P1B 110 = (无) 011 = P1C 111 = (无)	ADCON2[2:0]		RW-000
ADFBEN	ADC 阈值比较结果匹配事件触发 PWM 故障刹车 1 = 使能 0 = 关闭	ADCON3[7]		RW-0
ADCMPOP	ADC 阈值比较的极性 1 = ADC 结果的高 8 位 < ADCMPH[7:0] 0 = ADC 结果的高 8 位 ≥ ADCMPH[7:0]	ADCON3[6]	0x186	RW-0
ADCM PEN	ADC 阈值比较 1 = 使能 0 = 关闭	ADCON3[5]		RW-0
LEBADT	LEB 结束后, ADC 开始自动转换 1 = 触发 ADC 转换 0 = 不触发 ADC 转换	ADCON3[3]		RW-0

表 1-2 ADC 相关用户寄存器

名称	地址	bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	Bit 2	bit 1	bit 0	复位值
ADRESL	0x111	A/D 转换结果低有效位								xxxx xxxx
ADRESH	0x112	A/D 转换结果高有效位								xxxx xxxx
ADCON0	0x113	-	CHS<3:0>				ADEX	GO/DONE	ADON	-000 0000
ADCON1	0x114	ADFM	ADCS<2:0>			ADNREF<1:0>		ADPREF<1:0>		0000 0000
ADCON2	0x115	ADINTREF<1:0>		ETGTYP<1:0>		ADDLY.8	ETGSEL<2:0>			0000 0000
ADDLY	0x188	ADDLY<7:0> / LEBPRL<7:0>								0000 0000
ADCON3	0x186	ADFBEN	ADCMPOP	ADCM PEN	-	LEBADT	-			000- 0---
ADCMPH	0x187	ADCMPH<7:0>								0000 0000
LEBCON	0x185	LEBEN	LEBCH			-	EDGS	-		000- 0---

表 1-3 ADC 相关用户寄存器地址

1.2. ADC 配置

配置 ADC 包括以下设置 (更改配置时需设置 ADON=0 以关闭 A/D 转换或外部触发):

- 通道选择
- ADC 参考电压
- ADC 转换时钟源
- 转换结果格式
- 触发源
- ADC 延时或前沿消隐 (LEB)
- 响应 (中断设置)

通道选择 – 由 CHS 寄存器选择输入通道, 连接到用于 ADC 转换的采样保持电路。相应的 I/O 需设置 TRISx = 1 和 ANSEL0x = 1 来配置成模拟输入。

ADC 参考电压 ($V_{\text{ADC-REF}}$) – ADC 以 2 个参考电压作为相对值来测量输入模拟电压: $V_{\text{REF+}}$ 和 $V_{\text{REF-}}$ 。参考电压可以选择为:

- $V_{\text{REF+}}$ 可选 VDD, $V_{\text{REF-}}$ 可选 GND
- 内部参考电压
- 内部参考电压加外部电容
- 外部参考电压 ($V_{\text{REF+}}$ 为 PA4, $V_{\text{REF-}}$ 为 PA5)

$V_{\text{REF+}}$ 和 $V_{\text{REF-}}$ 可以为上述选择的不同组合, 但不可以同时选择内部参考电压, 否则 $V_{\text{REF-}}$ 将强制连接到 GND。

内部参考电压可以为 0.5V, 2.0V, 3.0V, 或 “未连接” (参阅 “ADINTREF”, 表 1-2)。

ADC 转换时钟选择 – ADC 可通过指令选择 8 种时钟频率 (参阅 “ADCS”, 表 1-2):

- TSEL = 2T 时为 SysClk/N; TSEL = 4T 时为 SysClk/2N; N = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
- LIRC (256 kHz 或 32 kHz)

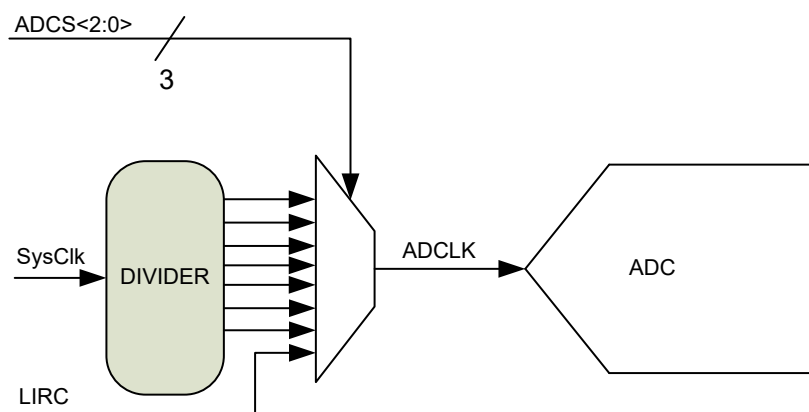


图 1-2 ADC 时钟配置

转换结果格式 – A/D 转换结果可储存为左对齐或右对齐两种格式 (参阅 “ADFM”, 表 1-2)。

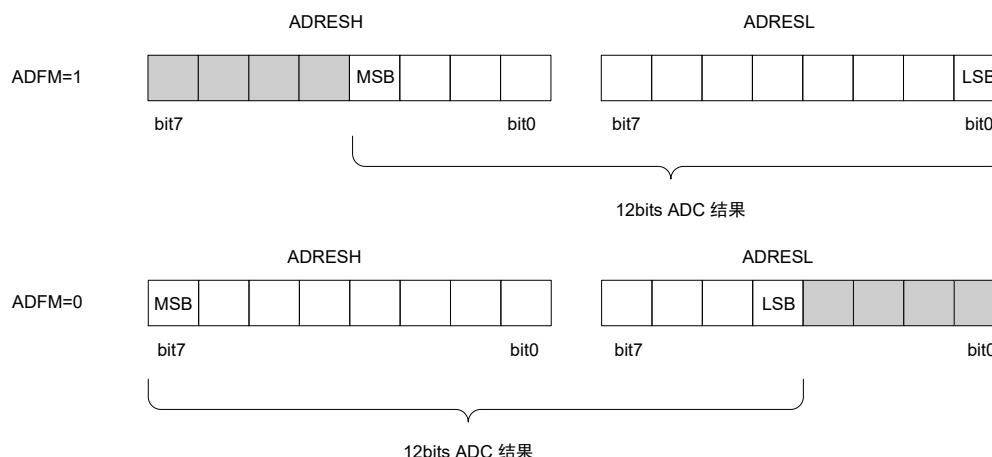


图 1-3 ADC 转换结果格式

1.2.1. ADC 触发和延时配置

ADC 转换可由指令(ADEX = 0)、PWM 边沿或 IO(PA4)转变沿(ADEX = 1)触发。其中，PWM 或 PA4 的触发沿可选择为“上升沿”或“下降沿”(参阅“ETGTYP”，表 1-2)。

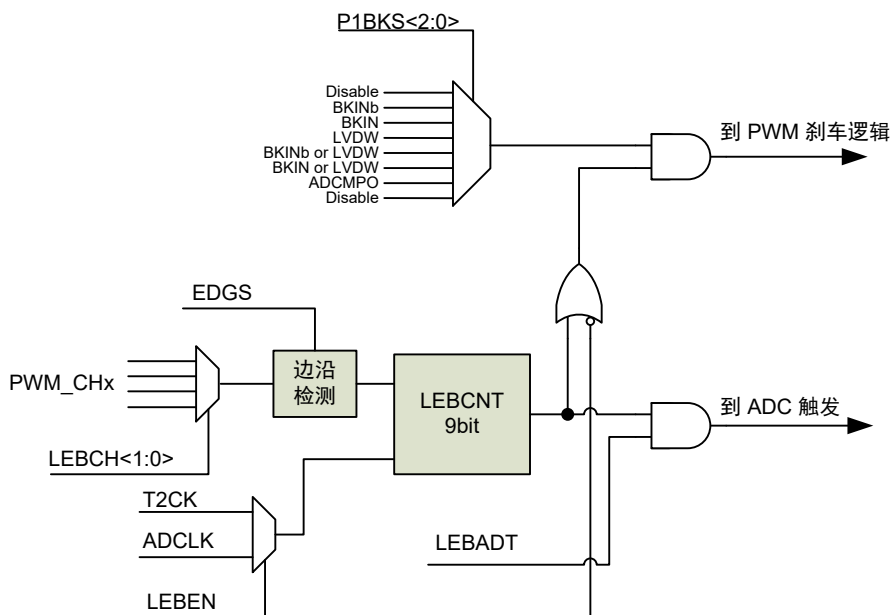


图 1-4 LEB 结构框图

在高速开关应用中，开关(如 MOSFETs/IGBTs)导通瞬间通常会产生极大的瞬变电流，而这些瞬变会导致测量误差。利用前沿消隐(LEB)功能，应用程序可忽略 PWM 输出边沿附近由 MOSFETs/IGBTs 开关所导致的预期瞬变。

LEB 和 PWM 的时钟源均为 T2CK(Timer2 时钟源)。LEB 计时期间，ADC 保持采样，直至 LEB 计时溢出(参阅“LEBPR”，表 1-2)。在 LEB 计时周期内如果再次发生有效的 LEB 触发沿，则 LEB 定时器将清 0 并重新开始计数。

触发条件	延迟 / 消隐	触发通道
指令	(无延迟)	(N/A)
I/O (PA4)	$(ADDLY+6) \times T_{AD}$; $ADDLY = LEBPR$	I/O (PA4)
PWM	$(LEBPR+6) \times T_{AD}$	LEBEN = 0; ETGSEL (LEBCH 忽略)
	$(LEBPR+4) \times T_{T2CK} + 2 \times T_{AD}$ ($T_{T2CK} = \text{Timer2 period}$)	LEBEN = 1; LEBCH (ETGSEL 忽略)

表 1-4 ADC 触发, 延迟和通道设置

如果由软件触发($ADEX = 0$), GO/DONE 由指令置位后立即启动 A/D 转换。如果由 PA4 或 PWM 触发, 则有一定的延迟时间($6 \times T_{AD}$ 或 $4 \times T_{T2CK} + 2 \times T_{AD}$, 参阅 [表 1-4](#))。另外可通过设置 ADDLY/LEBPR 寄存器在 GO/DONE 置位前增加额外的延迟。ADC 延时定时器(ADDLY) 和 LEB 定时器(LEBPR)共用同一个 9-bit 计数器, 此计数器由 LEBPR9 和 LEBPRL[7:0]组成。延迟结束后采样保持电路将在 $0 - 1 \times T_{AD}$ 时间内断开。

注:

1. 在使能 LEB 前, 需先设置 ADEX 和 ADON 寄存器。
2. ADC 转换完成前将忽略新的触发条件。
3. 如果 LEBEN=1, 则将忽略 ETGSEL, 触发源即为 LEB 的触发源。此时由 LEB 定时器溢出触发 ADC 自动转换(参阅“LEBADT”, [表 1-2](#))。

1.2.2. ADC 中止转换

有时需中止 ADC 转换, 比如需启动新的 ADC 采样。

- 当 $ADEX = 0$ (指令触发)时, 可通过软件设置 GO/DONE = 0 来中止 ADC。
- 当 $ADEX = 1$ 时, 必须通过关闭 ADC 模块($ADON = 0$)来中止 ADC。
- 当 ADC 转换被中止时, ADRESH 和 ADRESL 不会被更新, 而是保持前一次的转换结果值。
- 系统复位时, 由于相应的寄存器被复位, 因此 ADC 将中止, 且 ADC 模块被关闭。

1.2.3. 中断

ADC 模块在发生下列事件时将置位相应的中断标志位:

- ADC 转换完成 (ADCIF)
- ADC 阈值比较匹配 (ACMPIF)

每个中断模块均有其相应的中断使能位(ADCIE 和 ACMPIE), 和更高层级的外设总中断 (PEIE), 以及最高级别的全局中断(GIE)。

无论中断使能位是否打开, 发生中断事件时都将置位相应的中断标志位。是否触发中断和/或从睡眠中唤醒则取决于相应的使能控制位(GIE, PEIE, ADCIE 和 ACMPIE)。

注: ADC 转换完成后会自动将结果与 DCMPPH 寄存器里的阈值进行比较(参阅“ADCMPPEN”, [表 1-2](#))。由 ADCMPOP 设置比较极性, 当产生相应的匹配条件时将置位中断标志位 ACMPIF。仅转换结果的高 8 位用于阈值比较, 因此 V_{REF+} 和 V_{REF-} 之间的比较 step 为 0.4%。当 ADFBEN = 1 时, 也将使能相应中断。

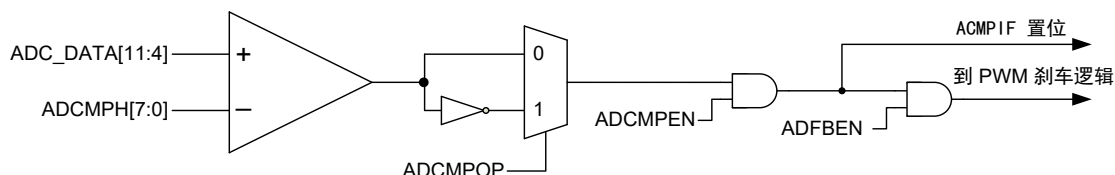


图 1-5 ADC 阈值比较结构框图

1.3. ADC 采样保持时间

采样保持时间 T_{ACQ} ，必须足够长以保证内部 ADC 电压稳定在输入通道电压的 0.01% 误差以内，以达到 12bit 的精度(0.024%)。采集时间和外部串联电阻的关系如下(表 1-5)：

$$T_{ACQ} > 0.09 \times (R + 1) \mu s; R \text{ 的单位为 } k\Omega.$$

当采样保持时间 T_{ACQ} 为 $2\mu s$ 时，外部串联电阻必须 $\leq 21 k\Omega$ 。如果使用更大的串联电阻，则 T_{ACQ} 将成比例增加。结点漏电流限制了允许使用的最大串联电阻值。对于 5nA 的结点漏电流，在 $50 k\Omega$ 的串联电阻上将产生 0.25mV (2V 参考电压的 0.0125%) 的压降。而当温度超过 $100^\circ C$ 时，结点漏电流将大幅提高。因此，串联电阻越小越好。

串联电阻值	T_{ACQ}
$> 50 k\Omega$	(不推荐)
$43 k\Omega$	$\geq 4.0 \mu s$
$21 k\Omega$	$\geq 2.0 \mu s$
$< 21 k\Omega$	$\geq 2.0 \mu s$

表 1-5 不同的外部串联电阻与最短 T_{ACQ} 的对应关系

采样保持时间即为内部 ADC 观测输入通道电压的时间。

采样保持时间的开始=通道切换(参阅“CHS”)后或 ADC 稳定(参阅 T_{ST})后，以时间较迟者为准。

采样保持时间的结束 = 硬件触发延迟结束或软件 GO/DONE 置 1 后的 $0 - 1 \times T_{AD}$ 时间内，延迟时间由触发条件决定(参阅 表 1-4)，同时采样保持电路断开。

采样点 = 采样保持电路断开前的瞬间，有 $0 - 1 \times T_{AD}$ 时间的不确定性。

采样断开后开始数据转换，转换过程需 $15 \times T_{AD}$ 时间。因此从硬件触发延迟结束或软件 GO/DONE 置 1 后到数据转换完成需要 $15 \times T_{AD}$ 到 $16 \times T_{AD}$ 时间。数据转换完成后，采样保持电路重新闭合，开始下一个采样周期，同样需等待足够长的采样时间 T_{ACQ} 后，才能再次启动 A/D 转换。

1.4. ADC 最短采样时间

T_{AD} 为 ADC 的时钟周期。完整的 12-bit 转换所需最短时间：

$$T_{ACQ} + 16 T_{AD}$$

可保证真正 12-bit 精度的最高转换采样率为 48 kHz (或 $\sim 21 \mu s/\text{采样}$)。

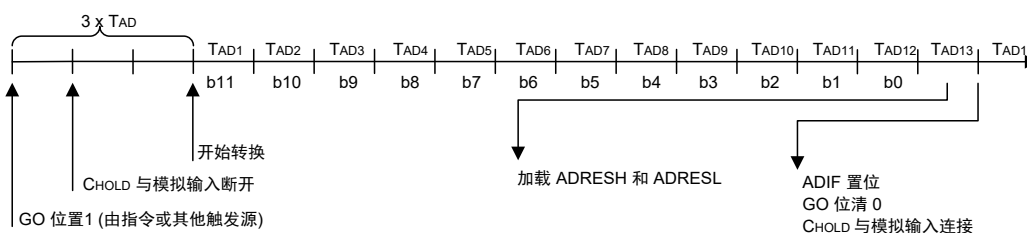


图 1-6 模数转换 T_{AD} 周期

1.5. ADC 转换步骤示例

设置 ADC:

1. 配置端口:

- 设置 $TRISx = 1$, 禁止引脚输出驱动;
- 设置 $ANSELx = 1$, 关闭数字输入、弱上拉和弱下拉功能;

2. 配置 ADC 模块:

- 选择 ADC 转换时钟源;
- 选择 ADC 参考电压;
- 选择 ADC 触发条件: 软件、PA4-ADC_ETR 或 PWM, 有或无 LEB;
- 选择转换结果格式;
- 使能阈值比较(可选);

3. 配置 ADC 中断(可选):

- 使能 ADC 和/或阈值比较中断;
- 使能外设总中断;
- 关闭全局中断(如需执行中断服务程序则使能);

- 打开 ADC 模块。然后等待所需 ADC 稳定时间 T_{ST} ($\sim 15 \mu s$), 当 $V_{ADC-REF}$ 选择内部参考电压时, 则需等待内部参考电压的稳定时间 T_{VRINT} 和 T_{ST} 时间的较长者, 即 $\max(T_{VRINT}, T_{ST})$ 。

至此, ADC 已准备好对不同的通道进行采样。对输入通道采样时:

- ADC 输入选择为需测量的通道 (参阅“CHS”)。
- 如有必要, 需清除 ADC 转换完成或阈值比较中断标志位。
- 对采样时间 T_{ACQ} 有最低要求, T_{ACQ} 需足够长以保证内部 ADC 输入电容充满至输入通道电压的 0.01% 误差以内。另外取决于触发类型, 切换通道后或 ADC 稳定后(以时间较迟者为准)可能会有一定的延迟再触发。
 - 对于软件触发, 需要额外的 T_{ACQ} 时间。
 - 对于 PA4-ADC_ETR 或 PWM 触发, 除非使用非常大的串联电阻, 否则内部延迟时间 $(ADDLY+6) \times T_{AD}$ 通常大于 T_{ACQ} , 因此不需要再额外延迟 T_{ACQ} 。
- 等待所需的延迟后, 由指令置位 GO/DONE, 或等待硬件触发事件自动置位 GO/DONE, 以启动 A/D 转换。

6. 通过以下方式等待 ADC 转换完成：
 - a. 查询 GO/DONE 位；
 - b. 等待 ADC 中断(使能中断时)；
7. 读取 ADC 转换结果。
8. 如有必要，清除 ADC 转换完成或阈值比较中断标志位。

注：

1. 虽然 GO/DONE 和 ADON 在同一个寄存器(ADCON0)中，但不应同时设置。
2. ADC 转换过程中或等待外部触发时，不可更改配置。建议在 ADON = 0 时进行更改。

以下为 ADC 程序示例 (输入采样通道为 PA0, ADC 时钟为 LIRC)：

```

BANKSEL ADCON1
LDWI B'01110000'           ; ADC LIRC clock
STR ADCON1
BANKSEL TRISA
BSR TRISA, 0                ; Set PA0 to input
BANKSEL ANSEL0
BSR ANSEL0, 0               ; Set-PA0 to analog
BANKSEL ADCON0
LDWI B'10000001'           ; Right justify,
STR ADCON0                  ; VDD, Vref, AN0, On
LCALL StableTime            ; ADC stable time
LCALL SampleTime            ; Acquisition delay, TACQ
BSR ADCON0, GO              ; Start conversion
BTSC ADCON0, GO             ; Conversion done?
LJUMP $-1                   ; No, test again
BANKSEL ADRESH;
LDR ADRESH, W               ; Read upper 4 bits
STR RESULTHI                ; Store in GPR space
BANKSEL ADRESL;
LDR ADRESL, W               ; Read lower 8 bits
STR RESULTLO                ; Store in GPR space

```

2 应用范例

```

/* 功能： 通过内部参考电压反推 VDD 电压
* IC:    FT61F135  SOP-20
* 内部： 16M/2T
*
*
*          FT61F135  SOP20
*          -----
* VDD-----|1(VDD)  (VSS)20|-----VSS
* NC-----|2(PC1)   (PA0)19|-----NC
* NC-----|3(PC0)   (PA1)18|-----NC
* NC-----|4(PB7)   (PA2)17|-----NC
* NC-----|5(PB6)   (PA3)16|-----NC
* NC-----|6(PB5)   (PA4)15|-----NC
* NC-----|7(PB4)   (PA5)14|-----NC
* NC-----|8(PB3)   (PA6)13|-----NC
* NC-----|9(PB2)   (PA7)12|-----NC
* NC-----|10(PB1)  (PB0)11|-----NC
*
*          -----
*/
#include "SYSCFG.h"
//宏定义*****
#define unchar      unsigned char
#define uint        unsigned int
#define ulong       unsigned long

volatile uint  adcData;
volatile uint  VDD_Voltage;
/*-----
* 函数名： POWER_INITIAL
* 功能：  上电系统初始化
* 输入：  无
* 输出：  无
*-----*/
void POWER_INITIAL (void)
{
    OSCCON = 0B01110001;    //16MHz/2T = 8MHz, 0.125μs
    INTCON = 0B00000000;    //暂禁止所有中断

    PORTA = 0B00000000;
    TRISA = 0B00000000;    //PA 输入输出 0-输出 1-输入
    PORTB = 0B00000000;
    TRISB = 0B00000000;    //PB 输入输出 0-输出 1-输入
    PORTC = 0B00000000;

```

```

    TRISC = 0B00000000;          //PC 输入输出 0-输出 1-输入

    WPUA = 0B00000000;          //PA 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
    WPUB = 0B00000000;          //PB 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
    WPUC = 0B00000000;          //PC 端口上拉控制 1-开上拉 0-关上拉
}
/*-----*/
* 函数名:   DelayUs
* 功能:     短延时函数 --16M-2T--大概快 1%左右.
* 输入:     Time 延时时间长度 延时时长 Time Us
* 返回:     无
-----*/
void DelayUs(unsigned char Time)
{
    unsigned char a;
    for(a=0;a<Time;a++)
    {
        NOP();
    }
}
/*-----*/
* 函数名:   ADC_INITIAL
* 功能:     ADC 初始化
* 输入:     无
* 输出:     无
-----*/
void ADC_INITIAL(void)
{
    ADCON1 = 0B10100101;          //右对齐, 转换时钟 SysClk/32, 负参考电压 GND
                                   //正参考电压 VDD

    //Bit7:ADFM A/D 转换结果格式
    //1 = 右对齐。
    //0 = 左对齐。

    //Bit6~Bit4:ADCS ADC 转换时钟源
    //TSEL=2T
    //000 = SysClk/2
    //001 = SysClk/8
    //010 = SysClk/32
    //011 = SysClk
    //100 = SysClk/4
    //101 = SysClk/16
    //110 = SysClk/64
    //111 = LIRC

```

//Bit3~Bit2:ADNREF ADC 负参考电压
//00 = Int Vref (内部参考电压)
//01 = GND
//10 = Int Vref + Ext Cap (内部参考电压 + 外部电容)
//11 = Ext Vref (外部参考电压)

//Bit1~Bit0:ADPREF ADC 正参考电压
//00 = Int Vref (内部参考电压)
//01 = VDD
//10 = Int Vref + Ext Cap (内部参考电压 + 外部电容)
//11 = Ext Vref (外部参考电压)

ADCON0 = 0B00000000;
//Bit6~Bit3:CHS ADC 模拟通道选择位
//0000 = AN0
//0001 = AN1
//0010 = AN2
//0011 = AN3
//0100 = AN4
//0101 = AN5
//0110 = AN6
//0111 = AN7
//1xxx = Int Vref (内部参考电压)

//Bit2:ADEX ADC 触发条件
//0 = 由置位指令 GO/DONE (软件触发)
//1 = 由 PA4 或 PWM 置位 GO/DONE (硬件触发)

//Bit1:GO/DONE ADC 转换启动和状态位
//0 = A/D 转换完成/未进行转换
//1 = A/D 转换正在进行或硬件触发延时正在计数

//Bit0:ADON 使能 ADC
//0 = ADC 被禁止且不消耗工作电流
//1 = ADC 被使能

DelayUs(200);
DelayUs(250); //必须要延时 450us

ADCON2 = 0B01000000; //选择内部正参考电压 2V, 无外部触发源
//Bit7~Bit6:ADINTREF ADC 内部参考电压
//00 = 0.5V
//01 = 2.0V

```

//10 = 3.0V
//11 = 未连接

//Bit5~Bit4:ETGTYP 外部触发沿（当 ADEX=1 时适用）
//00 = PWM 或 ADC_ETR 脚的下降沿
//01 = PWM 或 ADC_ETR 脚的上升沿

//Bit3:ADDLY.8/LEBPR9 ADC 外部触发延时计数器或 LEB 计数器的第 8 位

//Bit2~Bit0:ETGSEL 外部触发源（当 ADEX=1 时适用）
//选择 PWM 源时需要配置 TIMER 为 PWM 输出模式并使能输出。
//000 = P1A0
//001 = P1A0N
//010 = P1B
//011 = P1C
//100 = P1D
//101 = ADC_ETR
//11x = 无

ADCON3 = 0B00000000;
//Bit7:ADFBEN ADC 比较结果响应故障刹车使能
//0 = 禁止
//1 = 使能

//Bit6:ADCMPOP ADC 比较器输出极性
//0 = ADC 结果的高八位大于或等于 ADCMPH[7:0]
//1 = ADC 结果的高八位小于 ADCMPH[7:0]

//Bit5:ADCMPEM ADC 结果比较使能位
//0 = 关闭
//1 = 使能

//Bit3:LEBADT 前沿消隐周期结束后，ADC 触发使能
//1 = 触发 ADC 转换
//0 = 不触发 ADC 转换

ADCMPLH = 0B00000000; //ADC 比较阈值,仅 8 位，用于 ADC 结果高 8 位比较
ADON=1; //使能 ADC
}

/*-----
* 函数名: GET_ADC_DATA
* 功能: 读取通道 ADC 值
* 输入: adcChannel 通道序号

```



```

* 输出: INT 类型 AD 值(单次采样无滤波)
-----*/
uint GET_ADC_DATA (uchar adcChannel)
{
    ADCON0 &= 0B00000111;
    ADCON0 |= adcChannel<<3;           //重新加载通道值
    DelayUs(40);                       //延时等待电压稳定 Tst >10us
    ADCON0 = ADCON0|0x02;              //启动 ADC
    NOP();
    NOP();
    while(ADCON0&0x02);                //等待 ADC 转换完成

    return (uint)(ADRESH<<8|ADRESL); //整合 12 位 AD 值
}
/*-----
* 函数名: main
* 功能: 主函数
* 输入: 无
* 输出: 无
-----*/
void main(void)
{
    POWER_INITIAL();                   //初始化
    ADC_INITIAL();                     //ADC 初始化

    while(1)
    {
        adcData = GET_ADC_DATA(0x08); //用 VDD 做基准测量内部参考通道 的 AD 值.
        adcData >>=4;                 //AD 值缩小 16 倍

        VDD_Voltage = (ulong)((512*100/adcData));
                                           //电压放大 100 倍, 精确到 0.01V
                                           //VDD = (100*Vref*4095)/AD

        NOP();
        NOP();
    }
}

```

联系信息

Fremont Micro Devices Corporation

#5-8, 10/F, Changhong Building
Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811

Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Limited

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre,
34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186

Fax: (+852) 2781 1144

<http://www.fremontmicro.com>

* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents or other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices Corporation. All other names are the property of their respective owners.